

## IS530.2 Smartphone Set ROW noCamera 订货号 317279



- No camera
- universal, 13-pin ISM (multifunction) interface for connection of additional devices for many applications
- Android Enterprise Recommended
- zero touch capable
- MDM compatible

<STEPREF A="AT\_TitleWeb-shop" O="PV 2698953"



With its ISM interface, the powerful, explosion-protected industrial smartphone has many applications. Other additional modules such as an RSM, PTT headsets, the professional IS-TH1xx.1 barcode scanner and the IS-TC1A.1 thermal imaging camera make the IS530.1 smartphone a high-performance, multifunctional device. The smartphones are Android Enterprise Recommended, zero touch capable and MDM compatible.

### 技术数据

#### 防爆

应用范围 ( 区域 )	2, 22
使用范围 (Division)	Class I, Division 2 Class II, Division 2 Class III, Division 2
应用范围	2 区 , 22 区
适用范围	欧盟 (CE / ATEX) 全球 (IECEX) 美国 (NEC) 加拿大 (CEC) 中国 (PCEC) 南非 (SANS)
IECEX 认证	EPS 19.0033X
ATEX 认证	EPS 19 ATEX 1 070 X
NEC 认证	70220252
CEC 认证	70220252
PCEC 认证	CE20.2418X
SANS 认证	MTEX-S/22.0568 X
IECEX 气体防爆	Ex ic IIC T4 Gc IP64
IECEX 粉尘防爆	Ex ic IIIC T135°C Dc IP64
ATEX 气体防爆	Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
ATEX 粉尘防爆	Ex II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64
NEC 气体防爆	Class I, Div 2, Groups A, B, C, D, T4
NEC 粉尘防爆	Class II, Div 2, Groups F, G , T135°C Class III, Div 2
CEC 气体防爆	Class I, Div 2, Groups A, B, C, D, T4
CEC 粉尘防爆	Class II, Div 2, Groups F, G , T135°C Class III, Div 2
PCEC 气体防爆	Ex ic IIC T4 Gc

IS530.2 Smartphone Set ROW noCamera 订货号 317279

<b>防爆</b>	
PCEC 粉尘防爆	Ex icD 22 T135°C
<b>电气数据</b>	
处理器型号	Qualcomm SDM660 Octa-core
内存	4 GB
数据存储器	64 GB 内存 + 高达 128 GB 的 SD 卡
操作系统	Android 10 (upgr. 13)
移动标准	2G , 3G , 4G
介质接口	WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h
附加接口 1	蓝牙 5
SD 卡型号/容量	microSD/最大 128 GB
SIM 卡号	双 SIM 卡
SIM 卡尺寸	micro
<b>显示屏</b>	
显示屏尺寸, 英寸	4.50
显示屏尺寸 cm	11.43
显示屏分辨率	FWVGA
触摸屏	电容式
触摸屏材料	大猩猩玻璃, 康宁第三代
背光照明灯	LED 技术
<b>环境条件</b>	
环境温度	-20 – 60
<b>机械数据</b>	
防护等级 (IP)	IP68
MIL 标准	810G ( h/l 温度, 冲击, 振动 )
宽度	80 mm
高度	155 mm
深度	25 mm
重量	0.72 lb

保留更改技术数据、尺寸、重量、结构和交付方式的权利。图片不具有法律约束力。